

厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告

发行人于 2025 年 3 月 27 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2025】623 号）同意面向专业投资者公开发行面值不超过（含）70 亿元的公司债券的注册。

本次债券申报时命名为“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”。本次债券拟分期发行，属于科技创新公司债券，根据命名规则，本期债券名称更改为“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。

本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。

特此公告。

（以下无正文）

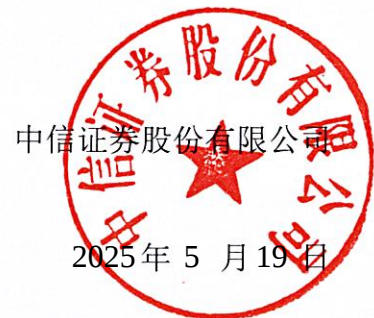
（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司

2025 年 5 月 19 日



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



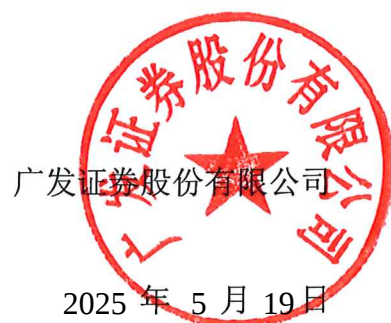
（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



金圆统一证券有限公司

2025年 5 月 19 日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年5月19日



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



2025 年 5 月 19 日